

コスト削減への取り組み

- ・ 1チップ化（通信系・アプリケーション系）により調達価格の低減を促進
- ・ プラットフォーム化により、更なる価格低減 および サービス競争力強化を図る

<1チップLSI>

通信系
チップ

アプリ系
チップ

903iの一部から本格搭載

端末調達単価の低減

チップ面積の削減による
端末の小型化

<共通プラットフォーム化>

1チップLSIの高機能化

通信系
チップ

アプリ系
チップ

HSDPA機能

携帯電話プラットフォーム共同開発

通信制御ソフト

アプリ処理用
ミドルウェア

OS・ドライバ

OS・ドライバ

1チップLSI

共通
デバイス

2007年度での開発完了を目指す

更なる
端末価格の低減

開発期間の短縮

端末の高機能化

： 1チップLSI化の範囲

： 共通プラットフォームの範囲